DIALOG(R) File 351: Derwent WPI
(c) 2000 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.



008021907 **Image available**
WPI Acc No: 1989-287019/198940

Related WPI Acc No: 1999-290126; 1999-290127

XRPX Acc No: N89-219139

Self-scanning array of light-emitting element array - is arranged so that each thyristor turned-on provides light to next thyristor to be turned on to reduce its threshold level

Patent Assignee: NIPPON SHEET GLASS CO LTD (NIPG)
Inventor: KUSUDA Y; TANAKA S; TONE K; YAMASHITA K
Number of Countries: 005 Number of Patents: 012
Patent Family:

ra	cenc ramity:								
Pat	tent No	Kind	Date	App	plicat No	Kind	Date	Week	
ΕP	335553	Α	19891004	ΕP	89302751	Α	19890320	198940	В
JP	1238962	Α	19890925	JP	8865392	Α	19880318	198944	
JP	2014584	A	19900118	JP	88164353	Α	19880701	199009	
JΡ	2092651	Α	19900403	JP	88246630	Α	19880930	199019	
JΡ	2212170	Α	19900823	JP	89205193	Α	19890808	199040	
ΕP	335553	A3	19940105	ΕP	89302751	Α	19890320	199516	
US	5451977	Α	19950919	US	89324197	Α .	19890316	199543	
				US	92860203	Α	19920326		
				US	9384766	Α	19930628		
JΡ	9022268	Α	19970121	JΡ	8865392	Α	19880318	199713	
				JΡ	96137806	Α	19880318		
JΡ	9216416	Α	19970819	JΡ	8865392	Α	19880318	199743	
				JP	96137804	Α	19880318		
US	5814841	Α	19980929	US	89324197	Α	19890316	199846	
				US	92860203	Α	19920326		
	•			US	9384766	Α	19930628		
				US	95426060	Α	19950421		
ΕP	335553	В1	19990915	ΕP	89302751	Α	19890320	199942	
				EΡ	99200060	Α	19890320		
				ΕP	99200061	Α	19890320		
DE	68929071	E	19991021	DE	629071	Α	19890320	199950	
				ΕP	89302751	Α	19890320		

Priority Applications (No Type Date): JP 88263402 A 19881019; JP 8865392 A 19880318; JP 88164353 A 19880701; JP 88246629 A 19880930; JP 88246630 A 19880930; JP 89205193 A 19890808; JP 96137806 A 19880318; JP 96137804 A 19880318

Cited Patents: -SR.Pub; 3.Jnl.Ref; EP 210898; AGB 2099221; AJP60201679; AJP61248483; AUS 3680049; AUS 3696389

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes
EP 335553 A E 68
Designated States (Regional): DE FR GB

US 5451977 59 G09G-003/32 Α Cont of application US 89324197 Cont of application US 92860203 JP 9022268 Α 14 G09G-003/14 Div ex application JP 8865392 JP 9216416 Α . 10 B41J-002/44 Div ex application JP 8865392 US 5814841 Α H01L-029/74 CIP of application US 89324197 CIP of application US 92860203 CIP of application US 9384766 CIP of patent US 5451977 EP 335553 B1 E H01L-033/00 Related to application EP 99200060

Related to application EP 99200060

Related to application EP 99200061

Related to patent EP 917212

Related to patent EP 917213

Designated States (Regional): DE FR GB

DE 68929071 E H01L-033/00 Based on patent EP 335553

Abstract (Basic): EP 335553 A

An array of light-emitting thyristor elements (T-2) to T+2 is provided, arranged n aline. Each one of three transfer clock lines (phi1,phi2,phi3) is connected to a corresponding anode electrode of

every third element. The thyristors are arranged so that light emitted from an element which is turned on is incident on another element which is required to be turned on next, so that the turn-on threshold voltage of that element is reduced.

The integrated circuit structure of one embodiment of the array provides a multilayered structure having a grounded n-type gallium arsenide substrate (1) patterned by photolithography and selective etching to form the light-emitting lements. P-type semiconductor layers (21,23) and an n-type semiconductor layer (22) are formed on the substrate and provide the electrodes of the thyristor array. Each electrode (40) has an ohmic contact with the corresponding p-type layer (21) and a transparent, protective, insulating layer (30). Parallel drive pulses are supplied for transferring turn-on in the array direction at the drive pulse interval whilst propagating a change in threshold level in the direction of the array.

ADVANTAGE - Stable and reliable self-scanning of the array is achieved.

Dwg.2/62

Abstract (Equivalent): US 5451977 A

A self-scanning light-emitting element array comprising:
an array of pnpn light-emitting elements disposed with a
predetermined pitch along a longitudinal direction and separated by a
grooved structure provided on said pnpn structure, integral to a common
cathode layer and each having an anode and a gate for controlling its
turn-on threshold;

- a first insulating film covering the entire upper surface of said grooved structure, said film having a plurality of contact holes therein;
- a plurality of crosswise electrodes provided on said first insulating film and each connected to said anode through a contact hole provided in said first insulating film;
- a plurality of coupling means each of which is coupled between said gates of neighbouring light-emitting elements through said contact holes
- a second insulating film covering the whole upper surface of said first insulating film having another set of contact holes therein; and first, second and third longitudinal clock lines provided on said second insulating film, each connected via said crosswise electrode through said contact holes in said second insulating film to said anodes of said first, second and third groups of said light-emitting elements in every third fashion.

(Dwg.1/62)

Title Terms: SELF; SCAN; ARRAY; LIGHT; EMIT; ELEMENT; ARRAY; ARRANGE; SO; THYRISTOR; TURN; LIGHT; THYRISTOR; TURN; REDUCE; THRESHOLD; LEVEL Derwent Class: P75; P85; T04; U12; U13; V08; W02

International Patent Class (Main): B41J-002/44; G09G-003/14; G09G-003/32; H01L-029/74; H01L-033/00

International Patent Class (Additional): B41J-002/45; B41J-002/455;
G06K-015/12; H01L-027/10; H01L-027/15; H01L-031/111; H01s-003/19;
H04N-001/028; H04N-001/036; H04N-001/04; H04N-005/66

File Segment: EPI; EngPI

Manual Codes (EPI/S-X): T04-G04; U12-A01; U12-A01A5; U12-A01B; U12-D01; U13-D04; V08-A04A; W02-J02B2; W02-J03A

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-238962

®Int. Cl.⁴		識別記号	庁内整理番号	❸公開	界 平成1年(19	89)9月25日
B 41 J G 09 G H 01 L	3/21 3/32 33/00		L-7612-2C 7335-5C A-7733-5F			
H 01 S	3/096		J −7733−5F 7377−5F審査請求	未請求	請求項の数 6	(全17頁)

劉発明の名称 発光素子アレイおよびその駆動方法

②特 顧 昭63-65392

②出 願 昭63(1988)3月18日

⑫発	明	者	楠	B	幸	久	大阪府大阪市東区道修町4丁目8番地 社内	日本板硝子株式会
⑦発	明	者	ח	根		潔	大阪府大阪市東区道修町4丁目8番地 社内	日本板硝子株式会
⑫発	明	者	山	下		建	大阪府大阪市東区道修町4丁目8番地 社内	日本板硝子株式会
⑦発	明	者	Ħ	中	修	平	大阪府大阪市東区道修町4丁目8番地 社内	日本板硝子株式会
出® 分	願理	人人		板硝: 土 大	子株式会	社	大阪府大阪市東区道修町4丁目8番地	<u>.</u>

明 細 響

1. 発明の名称

発光素子プレイおよびその駆動方法

- 2. 特許請求の範囲
- (1) a. しまい 電圧もしくはしまい 電流が外部 から先によって制御可能な発光素子多数倒を、一 次元、二次元。もしくは三次元的に配列し、
- b. 各発光素子から発生する光の少なくとも一部が、各発光素子近傍の他の発光素子に入射するように様成し、
- c. 各発光素子に、外部から電圧もしくは電液を 印加させるクロックラインを接続した。

発光素子アレィ。

- (2) 鎮免光要子からの光が、一定方向の類接角光要子により多く入割するよう構成されてなる群 求項1項記載の角光要子アレイ。
- (3) a. しきい電圧もしくはしまい元はが外部から電気的に制御可能な発光素子多数組を、一次元。こ次元。もしくは三次元的に配列し、
- b. 各角光章子のしまい電圧もしくはしまい電流

を制御する電極を互いに電気的手段にて接続し、... c. 各発光素子に、外部から電圧もしくは電視を 印加させるクロックラインを接続した、

負光票子アレイ。

- (4) 放発光素子のしまい 電圧もしくはしまい 電波を制御する電極が、 互いに抵抗を介して接続されてなる環境項3項記載の発光素子フレイ。
- (5) 独角光素子が、 P 導電形半導体領域及び N 等電形半導体領域を複数 玻度 した 負性抵抗を育する 発光素子である 請求項 1 頃ない し 4 項記数の発 光素子アレイ。
- (6) a. しまい電圧もしくはしまい電液が外部から制御可能な発光要子多数個を、一次元。二次元。もしくは三次元的に配列し、
- c. ON状態の発光素子によりしまい電圧もしくはしまい電波を変化させられた改塑動発光素子をONさせ、かつ、しまい電圧もしくはしまい電波

特閒平1-238962(2)

を変化させられていないかまたは変化させられた 食が次型動発光素子ほどではない発光素子は O N させない、 電圧バルスもしくは電性バルスを、 発 光素子に印加させ、

d. 発光素子の発光強度を増加させるよう。 前記 電圧及び電流パルスに周期させて電圧及び電視を 発光素子に印加させ、

ON状態を離次転送させる食光素子アレイの駆動方法。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明は発光票子を同一番板上に集積した発光 電子アレイへの自己速度機能の付与に関するもの である。

[従来の技術]

免光象子の代表的なものとしてLED (Light Emitting Diode) 及びLD (Laser Diode) が知られている。・

LED は化合物半導体(GaAs、 GaP、 Ga AIAs等)のPNまたはPIN接合を形成し、こ れに順方向電圧を加えることにより接合内部にキ +リアを住人し、 その再結合の過程で生じる発光 現象を科用するものである。

またしりはこのしをり内部に導致器を設けた構造となっている。あるしまい値電流以上の電流をながすと注入される電子・正孔対が増加し反転分布状態となり、新導放射による光子の増倍(科特)が発生し、へき間面などを利用した平行な反射報で発生した光が再び活性層に帰還されレーザ発振が起こる。そして導致器の進面からレーザ光が出ていくものである。

これらしをD、 しDと同じ角光メカニズムを有する発光電子として発光機能を持つ負性派抗量子(発光サイリスタ、 レーザサイリスタ等) も知られている。 発光サイリスタは先に述べたような化合物半導体でPNPN 株造を作るものであり、 シリコンではサイリスタとして実用化されている。 (骨木昌治縄等、「発光ダイオード」工業調金会、pp157~169参照)

この発光機能を持つ負性抵抗要子(ここでは発

さらにこの角光サイリスタの中に導致路を設け し D とまったく同じ原理でレーザサイリスタを形 成する事もできる(田代他、 1 9 8 7 年秋応用物 理学会議僚、 番号18p-ZC-10)。

これらの様な角光素子、特にLEDは化合物半

事体基板上に多数目作られ、 切断されて一つづつの発光素子としてバッケージングされ 販売されている。 また思着イメージセンサ 用及びブリンタ 用光度としてのし E D は一つの チップ上に 複数 母のし E D を並べたし E D アレイとして 販売されている。

[免明が解決しようとする課題]

一方密着形イメージセンサ、 LEDプリンタ等では汲み取るポイント、 書名込むポイントを指定するため、 これら発光量子による発光点の走至機能(光定整備能)が必要であった。

しかし、これらの従来の発光素子を用いて光光を至く行うためには、 LEDアレイのなかディングののLEDをワイヤボンディとででの技術により駆動してに接続し、 このしてで、 でいるつのしをDを駆動させてやる必要があってた。 ボタのためしをDの数が多い場合、 同数のワイヤ 必要で、 かつ、 駆動しても数をなってしまうというスを確定するスペースを確定するスペースを確定

特開平1-238962(3)

することが必要となり、 コンパクト化が困難という欠点を誘角していた。 またしEDを並べるどっ チもワイヤボンディングの技術で定まり、 蛆ヒッチ化が難しいという欠点があった。

[詳語を解決するための手段]

本発明は発光素子アレイ自身に自己走産機能をもたせることにより、 従来所で挙げたワイヤボンディングの数の問題、 駆動! C の問題、 コンパクト化、 短ビッチ化の問題を解決しようとするものである。 角光素子アレイが自己走査することにより 駆動! C は不必要となり、 従ってワイヤボンディングが不要となる。 このため先に述べた不具合は解消される。

本発明は、

- a. しまい電圧もしくはしきい電流が外部から光によって制御可能な発光素子多数個を、一次元, 二次元, もしくは三次元的に配列し、
- b. 各発光繁子から発生する光の少なくとも一部が各発光素子近傍の他の発光業子に入割するように様成し、
- c. 0 N 状態の角光素子によりしまい電圧もしくはしまい電波を変化させられた次駆動発光素子を0 N させ、かつ、しまい電圧もしくはしまい電波を変化させられていないかまたは変化させられた最が次駆動角光素子ほどではない角光素子は0 N させない、電圧パルスもしくは電波パルスを、発光素子に印加させ、
- d. 我光素子の免光強度を増加させるよう、 前記 電圧及び電流パルスに同期させて電圧及び電流を 免光素子に印加させ、

ON 状態を腐次 転送させる 発光素子アレイの駆動方法により駆動させることができる。

上記先を用いて近傍の他の角光素子のしまい電圧もしくはしきい 電流を変化させる角光素子アレイにおいては、 O N 状態の発光素子からの光が、移動方向に位置する角光素子により多く人削するよう様成すれば、 走送に必要とされる電圧及び電波パルスの系列を 2 系列とすることもできる。

また、上記電気的手段による発光素子の接続を 用いて、近傍の他の発光素子のしまい電圧もしく c. 各角光素子に、外部から電圧もしくは電波を 印加させるクロックラインを接続した。

自己走査機能を持った、 発光素子アレイである。

また、本角明は

- a. しすい電圧もしくはしまい電機が外部から電気的に制御可能な発光要子多数個を、 一次元、 二次元、 もしくは三次元的に配列し、
- b. 各発光素子のしきい電圧もしくはしまい電波 を制御する電低を互いに電気的手段にて接続し、
- c. 各発光素子に、外部から電圧もしくは電缆を 印加させるクロックラインを接続。

するように角光素子アレイを構成しても実施で さる。

上記弁光票子プレイは、 例えば

- a. しまい 電圧もしくはしまい電視が外部から制 脚可能な発光素子多数個を、一次元、二次元、も しくは三次元的に配列し、
- b. ある角光素子の O N 状態が、 その角光素子近 傍の 他の角光素子のしまい 電圧もしくはしまい電 既を変化させるように 縁成し、

はしまい電流を変化させる鬼光素子アレイにおいては、 各鬼光素子のしまい電圧もしくはしまい電流を制御する電極を、 互いに抵抗を介して接続すること等によって、 実施することができる。

本発明に使用する発光素子としては、 しきい電圧もしくはしまい 電波が外部から制御可能な発光素子であれば、 任意の発光素子が使用できる。 なかでも、 例えばP等電形半導体循域及びN 導電形半導体循域を複数積度した発光素子等の、 (例えば従来例にて説明したような発光サイリスタ、 レーザサイリスタ等の) 負性抵抗を有する発光素子を用いることが好ましい。

[作用]

本考案では発光素子のタージオン電圧または電波が、ペコの発光素子の 0 N 状態によって影響を受けるよう、即ち、相互作用をするよう構成されているため、実施例にて詳細に述べるように発光の自己走産機能をもつことができる。

[実施例]

突路例A

特開平1-238962(4)

ここで 説明する 実施例 A は相互作用の紹介として 先を利用するものである。

く実施例A-1>

実施例 A - 1 の原理の等価回路図を第1 図に示す。 これは角光しまい電圧、電流が外部から削離できる角光雲子の一例として、最も標準的な三地子の角光サイリスタを用いた場合を表している。

発光サイリスタでにむっていま」は、一列に並べられた情感となっている。 各単体発光量子のアノード電極に3本の転送クロックライン (ゆい、ゆい ゆい) がそれぞれ3 素子おきに (繰り返される様に) 接続される。 従来例にて説明したように発光サイリスタは光を感じてそのターンオン電圧が低下する 特性を持つ。 発光サイリスタをその発光が互いの妻子に人対するよう構成すると、 発光量子に発動的に近い素子、または光がよくあたるよう配置された素子はそのケーンオン電圧が下がることに なる。

第1回の等価回路回の動作について説明する。 今転送クロックラインも aのにハイレベルパルス電

たことになる。

上に述べたような原理から、 転送クロック di、di、 diの ハイレベル電圧を収容に互いに少しづつ 重なるように設定すれば、 発光素子の O N 状態は 順次転送されていく。 即ち、 発光点が順次転送される。

本実施例によると、従来ではできなかった自己 走査形角光素子アレイを実現することができる。 <実施例A-2>

実施例 A ~ 1 では等価回路を示し説明したが、 実施例 A ~ 2 では実施例 A ~ 1 を無限化して作成 する場合の様成についての考案を説明するもので ある。

本発明の構造概念図を第2回に示す。 接地された N 形 G a A a 基板 (1) 上に P 形 半導体層 (23)、 N 形 半導体層 (22)、 P 形 半導体層 (21)の 各層を形成する。 そしてホトリソグラフィ 等及びエッチングにより、 各単体 発光素子 T (-2)~ T (・1) に分離する。 電低 (40) は P 形 半導体層 (21)とオーミック接触をしており、 絶縁層 (3

圧が加わっており、 免光サイリスタT・*・が 0 N状 題になっているとする。 発光サイリスタT はんから の発光は緊接する発光サイリスタで (・1)。 て ・・・・ に入射し、これらのON電圧を引き下げる。 発光 サイリスタT (-2)。 T (-2)は、 充光サイリスタT trin T (*)に比べ速方にあるため入射光は弱く、 ON電圧はそれほど低下しない。 この状態で、次 にクロックラインす」にハイレベルパルス電圧を印 加する。 発光サイリスタT(--)のON電圧は発光 サイリスタT(--*:のON電圧に比べ光の影響では 下しているため、 免光サイリスタT...,のON豆 圧と発光サイリスタTiraiのON電圧の間の電圧 に、 転送クロックのヘイレベル電圧を設定すると 発光サイリスタT・・・・のみONし、 発光サイリス タT(-2)はONしないようにすることができる。 よって発光サイリスタT・・・・、 T・ロ・が同時にON ナる状況が生まれる。 そしてクロックラインの1を ローシベル電圧に存とすと、 発光サイリスタエ (*) iはOFFとなり、発光サイリスタT...のみON することになる。 よってON状態の転送が行われ

0) は雲子と配線との短格を防ぎ、 同時に特性劣化を防ぐための保護膜として作用する。 ここで、絶縁層 (30) には発光サイリスタの発光波長の光が通るような材質をもちいている。

P形半導体層(21)はこのサイリスタのアノードであり、N形G a A s 番板(1)はカソードである。各単体発光素子のアノード電圧(40)に3本の伝送クロックライン(φ1、φ1、φ1)がそれぞれ3素子おきに接続される。

発光サイリスタの 0 N 電圧が累子に入引する光盤に依存して変化することは一般に知られている。 はって 0 N 発光サイリスタの光の一部が結接する 発光サイリスタに入射するよう構成されていれば、 0 N 発光サイリスタに 近い発光サイリスタの 0 N 電圧は、光がない場合に比べ低下する。

第2回の構造では連彗度(30)が発光波長に対し通明な膜で形成されているため、光は容易に隣接する第子に入りそのON電圧を低下させることができる。

上記発光票子アレイの動作は、実施所A-1で

特開平1-238962 (5)

説明した動作とまったく同様である。

上に述べたような原理から、 伝送クロック のいの、 の の の ハイレベル 電圧を 関 書に 互いに 少 しづつ 異なるように設定すれば、 発光サイリスタの O N 状態は 順次 伝送されていく。 即ち、 発光点 が 環 次 伝送される。 本実 施別によると、 従来ではできなかった 集 頂化された 光結合による自己走 登 形 角光 衆子フレイを実現することができる。

< 実施列A - 3 >

本実施例は実施例A - 2 の現実的な構造を示したものである。

本実施例の平面図を第4図に、第4図の X - X '及び Y - Y 'ラインの断面図を、各々第5図 および 第6図示す。各発光素子 T (-2) ~ T (-1) ~ の間には、発光素子の分配構(50)があり、分離様(50)の一部には発光素子からの光が両値りの要子以外の素子に入うないようにするための光度望(61)が設けられている。

本実施例では光確型としてフィールド(60) の突起をもちいているが、別の物質を用いてもよ いし、また形状も別の形状としてもよい。 発光素子の上部電価にはコンタクト次Ciが設けられ、 電価 (40) と電気的に接続される。 コンタクト次Czは、電価 (40) と転送クロックラインすい。 すっとの接続用スルーホールである。

転送クロックラインを1は角光素子Tinzi及びTiniに接続され、転送クロックラインを1は角光素子Tinnに、転送クロックラインを1は角光素子Tinnに移続されている。

第 5 図に第 4 図の X ー X ' ラインの断面図を示す。
これは発光電子アレイの配列方向に切ったライン
であり、各発光雲子が並んでいる様子がわかる。
発光電子の分離機(5 0)には、発光電子と電極
(4 0)との短謀物止用の絶縁膜(3 0)、および電極(4 0)と転送クロックラインとの短謀防止用の層間絶縁膜(3 1)がある。これらの絶縁
膜(3 0)、(3 1)は崇子間の光結合を妨げぬよう選光性の絶縁膜でできている。または崇子間の光結合を調節できるよう選度に光を吸収する絶縁膜を用いてもよい。さらには遺産に光を吸収する

る絶球膜と透光性の絶縁膜を適度の膜厚を調整し、 量ねて用いてもよい。 このような構成にすると素 子間の光結合が可能となり、 転送動作 (光定変動 作)が行なえる。 発光素子の機構成は第21回に しめした構成と同じである。

第6回に第3回のY~Y'ラインの断面回を示す。
これは発光素子アレイの配列方向に最適に切った
ラインであり、配は、電極の接続状況がわかる。
発光素子の上部電極との取り出し用コンタクト穴
C」を絶縁膜(30)に設け、電極(40)にて外
部に取り出す。そしてフィールド上にて転送クロックラインφ」とスルーホールを通じて接続される。
本実施例を実現するための製造工程としては次のような工程が挙げられる。

まずn・形 G a A s 基 板 上 に n 形 G a A s 層 (2 4 b)
、 n 形 A i G a A s 層 (2 4 a) 、 p 形 G a A s 層 (2 3) 、 n 形 G a A s 層 (2 2) 、 p 形 A i G a A s 層 (2 1 b) 、 p 形 G a A s 層 (2 1 a) を 期 次 負 層 して 成 膜 (エ ピ タ キ シャル 成 長) する。 次 に ホ ト エッチング 法 を 用 い て 、 分 輝 構 (5 0) を 形 成 する。

この後、絶縁膜(30)を成頭し、コンタクト穴 (Ci)をホトエッチング法を用いて形成する。 次に電極用金属を無着法またはスパッタ法にて成蹊 し、ホトエッチング法を用いて電極(40)を形成する。 さらに層間絶縁膜(31)を成蹊し、ホトエッチング法を用いてスルーホール(Ci)を形成する。 そして配縁用金属を無着法またはスパッタ法にて成蹊し、ホトエッチング法を用いて転送クロックライン(φι、φι、φι)を形成する。以上の工程により本実施例の機造が完成する。

本実施所でとくに述べなかったが、 転送クロックライン上に 透光性の 保護機を設けてもよく、 また 絶縁値が厚く なり光の透過率が悪化し外部に取り出せる光度が低下するのを 握うなら、 角光素子の上部絶縁膜の一部または全部をホトエッチング 法事の方法により 除去してもよい。

本実施所によると集積形自己定産発光素子アレイを観測することができる。

< 我施剂 A - 4 >

実施所A~2、 A-3 は角光繁子として発光サ

特閒平1-238962(6)

イリスタを考えた場合の実施例であったが、 本発明はこれに残られるものでなく他の種類の発光素 子であってもよい。

その一例として本実施制ではレーザサイリスタ を使用する場合について述べる。

第6回に免光票子としてレーザサイリスタを使用した場合の断面様成図を示す。 各発光素子(レーザサイリスタ) Tinn ~ Tinn は以下の様成で作成される。 n 形 G a A s 基板(1)上に n 形 A I G a A s (2 2)、 p 形 A I G a A s (2 2)、 n 形 A I G a A s (2 2)、 p 形 A I G a A s (2 1)、 p 形 A I G a A s (2 2)、 n 形 A I G a A s (2 1), p 形 A I G a A s (2 2)の の層を図のように加工する。 これは 通常ストライブ 形のレーザダイオード の形状と同じである。 この n 形 A I G a A s (2 1) 及 び p 形 A I G a A s (2 2)の 一 の 配は 1 0 μ e 以下とした。 そのほかの部分は今までの第2回~第5回と同じである。

レーザサイリスタの動作として、 レーザ発掘電 接に値するまでは通常の発光サイリスタとおなじ

間にオーミック接触を良好にするためp形GaAs 層を挟む場合もある。)。 次にホトエッチングに より上部電腦(20)を簡中 n. 形AiG aAs層(2 5)の幅と同じ幅を持つ長方形に加工し、 これを マスクとして、p形AIGaAs(21)~n形AI G a A s (25)の層をエッチングする。 この時に 素子間の分離情(50)が形成される。 次にホト エッチングにより同じ上部電極(20)をさらに エッチング し、 10μ ε以下の幅を持つストライプ 状とし、これをマスクとして、p形AIGaAs(2 1)、 n 形 A I G a A a (22) の居をエッチングす 5. n 形 A | G a A s (2 2) は全部 除去 せ プ ー 原 残 すようにする。 さらに絶縁襞(30)を成験し、 ホトエッテングによりスルーホール (Cz) を形成 する。この役転送クロックライン用の配は会話を 落着またはスパッタ等により形成し、 ホトエッチ ングにより転送クロックライン (ø ic o g) を形成する。 そして最後にへき関帯の手法により レーザ光出力側の韓国を平行度よく形成し、 本実 推例の検定ができるがる。

動作であり、レーザ発掘電波以下の電波成分による発光は等方的に出ていく。レーザ光は第6回の低面に最高に出ていく。はってレーザ光は本考案の光射合には等与せず、レーザ発揮電波以下の電波成分による発光のみが光射合に寄与する事になる。これ以外の転送動作の機構は実施例A - 2 と同じである。

本実施例によると、自己遺伝形半線はレーザア レイを構成することができる。 <実施例A-5>

第7回及び第8回に本発明の第5の実施別を示す。 これは実施別A - 4 のより頂実的な構造を示したものである。 第7回は平岡団を表し、 第8団は第7回のライン X - X ' にそっての断岡団を示したものである。 第5回の製造法を表現する。 n 形 G a A s 新板 (1) 上に n 形 A i G a A s (25)、 p 形 A i G a A s (24)、 l 形 (ノンドウブ) G a A s (23)、 n 形 A i G a A s (22)、 p 形 A i G a A s (22)、 p 形 A i G a A s (22)、 p 形 A i G a A s (22)、 p 形 A i G a A s (22)、 p 形 A i G a A s (22)、 p 形 A i G a A s (22)、 b と の を 間 次 根 層 する (p 形 A i G a A s (21) と 上 部 常 医 (20) と の

従来の集積化された発光素子アレイは、 PN接 合ダイオードを同一基板上にそれぞれ独立に形成 しておき、 ワイヤボンディング等を用いて一つ一つ 外部に取り出し、 駆動用の!Cで電圧を加え動作 させるもので、 ワイヤボンディング等の組立が面倒 でコストが高くなっていた。 これに対し、 本実施 例の角光雲子アレイは転送クロックの3増子のみ を外部に取り出せば良く、返立が相当問単になる。 同時に駆動!Cを設けるスペースが不要となり、 全体でみてよりコンパクトな自己声を発光型子で レイを作ることができる。 さらに発光素子を並べ るピッテが従来はボンディングの技術から定まって いたが、上述の実施例A+1~A-5によるとそ の規制がなくなり、 よりピッチの小さい免光素子 アレイを作ることができ、 解像度の非常に高い機 谷に応用が可能である。

また、上記実施例A - 1 - A - 5 では転送クロックパルスとして、 φ 、 φ * 、 φ * の 3 相を想定したが、より安定な転送動作を求める場合にはこれを4相、5相と増加させてもよい。また発光サイ

リスタT(a)の発光を発光サイリスタT(一)より発光サイリスタT(・)の方へより多く入材させることにより2相のクロックにて動作させることも可能である。

また上記実施例では発光サイリスタの構造を最 6.簡単な場合について示したが、 発光効率を上げ るために、 より複雑な構造、 層構成を導入するこ とも本発明の範囲に含まれる。 その具体的な例と してダブルヘテロ構造の採用が挙げられる。 一餅 を第21回に示す(田代他1987年春応用物理 学会绩演、 参号28p-ZE-8)。 これはN形CaA # 基 板上に (O. 5 μ mの) N 形 G a A s 層を損み、 その 上にパンドギャップの広い N 形 A I G 2 A s (1 4 m) 、P形GaAs層(5 ng)、N形GaAs層(1 μg)、 バンドギャップの広い P 形 A 1 G & A s (1 μ m)、 そして取り出し電極とのオーミック接触をとるた めの P 形 G a A s 煙 (O . 1 5 μ m) 積層 した 構成で ある。 発光層は間に挟まれた、(1μ mの)N形G aAs度である。これは住人された電子、正孔がパ ンドギャップの狭い GaAs層に閉じ込められ、こ

さらに、上記支施例A-1~A-5では、角光 素子を一列に並べているが、配列を直縁にする必要はなく、応用によって蛇行させてもよいし、途 中から二列以上に増やすことも可能である。

また本免明は、発光素子を単体の個別部品で様 成してもよく、またなんらかの方法で拡模化する ことにより実現してもよい。

實施 例 B

ここで説明する実施例 B は相互作用の媒介として電位を利用するものである。

< 実施所 B - 1 >

第1回~第8回に示してまた実施例A-1~A-5は光による結合を用いた場合についてであったが、本実施例は電位による結合を用いたものである。

その具体的な例として、 第9回に本規則の実施 例 B - 1 の 事価回路回を示す。 本実能例の特徴は 実施例 A - 1、 即ち、 第1回に抵抗ネットワーク が加わった様成となっている。

発光素子の一例として、 発光サイリスタエ (-2)

の領域で再結合し発光する。

発光素子は発光サイリスタである必要はなく、 光によって自らのターンオン電圧が変化する発光 素子であれば、特に限定されない。 上述のレーザ サイリスタであってもよい。

また、上記実施例ではPNPNのサイリスタ機成を例に説明したが、この光によってしまい電圧が低下し、これを利用して転送動作を行わせるという機成は、PNPN機成のみに限られず、その機能が達成でまる累子であれば特に確定されない。例えば、PNPN名層様成でなく、6層以上の機成でも周極な効果を期待でき、まったく同様な自己走変機能を達成することが可能である。さらには許電誘導(SI)サイリスタまたは電影制等イリスタ(PCT)と呼ばれるサイリスタを用いてもまったく同様である。このSIサイリスタを用いてもまったく同様である。このSIサイリスタを用いてはPCTは電機プロックとして働く中央のP形半導体層を空芝層で産業換えた構造となっている(SIHI、Sze 等、Physics of Sestconductor Physics、2nd Edition pp238-240)。

動作を説明すると、まず転送クロックゥッがハイ しべんとなり、 発光素子 Trenが ON しているとする。 この時 3 増子サイリスタの特性からゲート電 低 G o は 零ポルト近くまで引き下げられる (シリコンサイリスタの場合的 1 ポルトである)。 電理電 圧 V exを 仮に 5 V とすると、 負 関 抵抗 R i. 退抗 R i のネットワーク から 各発 光 サイリ スタの ゲート 電 圧が快まる。 そして 発光素子 Trenに近い 素子のゲート電圧が 最も 板下し、 以降 順に Trenから 知れるに 従いゲート 電圧は上昇していく。 これは次のようにあらわせる。 Vee < Vei = Ve-i < Vei = Ve-i (1) これらの電圧の差は負荷抵抗Ri, 抵抗Riの維 を適当に退択することにより設定することができ

3 種子サイリスタのアノード側のターンオン電圧 Vosはゲート電圧より拡散電位 Vosだけ 高い電圧となることが知られている。

V o n ≒ V a + V a : (2) 従ってアノードにかける電圧をこのターンオン電圧 V o n より高く設定すればその発光サイリスタは O N することになる。

さてこの Tranが ON している状態で、 次の転送 クロックパルス orにハイレベル 電圧 Vnを印加する。 このクロックパルス orは発光素子 Trance Transection Tra

V a-z+ V ar> V n> V o.; + V ar (3) これで発光菓子 T (o)、 T (o); が同時に O N していることになる。 そしてクロックパルス o o のハイレ

2 2)、 P 形半導体層 (2 1) の各層を形成する。 そしてホトリソグラフィ毎及びエッチングにより、 各単体発光素子T(+1)~T(+)に分離する(分離 揖(50))。 アノード電極 (40) はP形半導 体層(21)とオーミック技能を有し、 ゲート電 匹(41)は n 形半導体層(22)とオーミック 接触を有す。 絶縁層(30)は素子と配結との短 終を防ぎ、同時に特性労化を防ぐための保護様で もある。 絶縁層(30)は発光サイリスタの発光 放長の光がよく通る材質をもちいることが望まし い。 N形GaAs番板(1)はこのサイリスタのカ ソードである。 各単体発光素子のアノード電弧 (40)に3本の転送クロックライン(φι、 φε、 ø s)がそれぞれる常子おきに接続される。 またゲ ート電極には負荷抵抗R、 相互作用抵抗R」によ る低抗ネットワークが接続される。

ここで、 実施例 A で述べたような光結合が発生すると、 本実施例 の転送動作が影響されることが 考えられるため、 ゲート 電極の一部を発光素子間 の分履機のなかに入れ、 光結合を防止する構造と ベル電圧を切ると見た素子 T (*) が O F F となり、 O N 状態の転送ができたことになる。

この様に本実施例は抵抗ホットワークで各発光 サイリスタのゲート電磁間を結ぶことにより、 発 光素子に転送機能をもたせることが可能となる。

上に述べたような原理から、転送クロックは、
がい、 が 1のハイレベル電圧を概念に互いに少しづつ意なるように設定すれば、 発光素子の 0 N 状態は関次転送されていく。 即ち、 発光点が 取次 転送される。 本実施別によると、 従来ではできなかった 8 己走至形発光素子アレイを実現することがでまる。

< 実施例 B - 2 >

実施例 B - 1 では等価回路を示し説明したが、 実施例 B - 2 では実施例 B - 1 を集積化して作成する場合の構成についての考案を説明するものである。

本実施所の構造医時間を振10回に示す。 接地 されたN形G a A s 基板 (1) 上に n 形半導体層 (24)、 P 形半導体層 (23)、 N 形半導体層 (

している。

本実施例の様成は実施例B-1(第9回)に示した等価回路と全く同じ様成であり、全く同じ動作をする。 従って、 転送クロック が、 がっ がっのハイレベル電圧を販器に互いに少しづつ重なるように設定すれば、 発光サイリスタの O N 状態は難次を送されていく。 即ち、 発光点が順次を送される。

< 実施 例 B - 3 >

実施別 B - 3 を第1 1 回. 第1 2 回, 第1 3 回に示す。 この実施別は上記実施別 B - 2 の現実的な構造を示したものである。 第11 回に本実施別の平面回を、 第1 2 回及び第1 3 回に第1 1 回のX - X'、 Y - Y'ラインの断面回を各々示す。

各角光素子T・いっていい。 発光素子の分数様(50)、 フィールド (60) 等は前記実施例と同様である。 低気 (63) は各々のゲート電話局。を対ぶび低低ネットワークを形成するしている。 また、 該低抗 (63) は、光吸収プロック (62)によって発光素子からの光が入らないようにされ

特開平1-238962(9)

ている。本実作例では光程壁としてフィールドの一部をもちいているが、別の物質を用いてもよい。 え光素子の上部電価は、取り出し用コンタクト穴 C i を通して、電価(40)で取り出される。 電価(40)と転送クロックラインのi、 の i との接続はスルーホール C a を用いて行なわれる。 クロックラインのiは発光素子下(-a)及び下(-i)に接続され、クロックラインのiは発光素子下(-a)を用いて外部に取り出される。 は、コンタクト穴 C i を用いて外部に取り出される。

第12回に第11回のメース 'ラインの断面図を示す。これは角光素子アレイの配列方向に切ったラインであり、各角光素子が並んでいる様子がわかる。角光素子の分離情(50)、角光素子と電低(40)(41)との短格防止用絶浄膜(30)であり、電低(40)と転送クロックラインとの短格防止用層間絶縁膜(31)等は前述の実施別と同様である。これらの絶縁膜(30)、(31)

本実施所を実現するための製造工程としては次のような工程が挙げられる。

まずn *形 G a A s 基 板上にn 形 G a A s 層 (24 b) 、 n 形 A I G a A s 度 (2 4 a) 、 p 形 G a A s 層 (2 3)、 n 形 G a A s 層 (22)、 p 形 A 1 G a A s 層 (2 l b)、 p 形 G a A s 層 (2 l a) を 臓 次 積 層 し て成蹊(エピタキシャル成長)する。 次にホトエ ッチング法を用いて、分離情(50)を形成する。 そりて別のマスクを用いホトエッチングにより発 光素子の一部及び抵抗部のp形CaAs層(2)a) , p 形 A I G a A s層(21b)を除去する。 この後、 絶縁鏡(30)を成験し、コンダクト穴(Ci)。 (C2)をホトエッチング法を用いて形成する。 次 に業極用金属を基着法またはスパッタ法にて成蹊 し、ホトエッチング法を用いて電価(40)(4 1)を形成する。 さらに層間絶縁膜(31)を成 関し、 ホトエッチング法を用いてスルーホール (C。) を形成する。 そして配線用金属を草着法また はスパッタ法にて成譲し、 ホトエッチング 法を用 いて転送クロックライン(φι、φι、φι) を形成

は、 光が外部へ有効に取り出せるよう遠光性の絶験はである必要がある。 この場合、 先に述べたように光結合による 伝送動作への影響をなくすため、 分離場中にゲート 電極を入れて光を落るよう構成することは有効である。

第13回に第11回のY-Y'ラインの断面図を示す。これは発光素子アレイの配列方向に最底に切ったラインであり、配縁、電極の接続状況がわかる。発光素子の上部電極との取り出し用コンタクト次C1を絶縁験(30)に設け、電極(40)にて外部に取り出す。そしてフィールド上にて転送クロックラインゆ。とスルーホールを通じて接続される。また抵抗ネットワークのための抵抗なして、本実能例ではn形半導体層(22)が用いられる。これは別の層であってももちろんよいし、また半溶体層を用いず、スパッタ等により別の様質の間を形成してもよい。

ゲート電低(4.1) は発光素子からの光が低伏 (6.3) の抵抗値に影響を与えないようにするため、分類性の中に入るように工夫されている。

する。以上の工程により本実施例の構造が完成する。 る。

本実能例でとくに述べなかったが、 転送クロック ライン上に送光性の保護膜を ほけてもよく、 また絶縁膜が厚くなり光の透透率が悪化し外部に取り出せる光量が低下するのを嫌うなら、 発光素子の上部絶縁膜の一部または全部をホトエッチング

本 発明によると 無限形自己 定 主発光素 子 アレイを 製造する ことができる。

<実施例B-4>

実施例 B - 2、 B - 3 は角光紫子として角光サイリスタを考えた場合の実施例であったが、 不考案はこれに限られるものでなく他の種類の角光紫子であってもよい。 その一例として本実施例ではレーザサイリスタを使用する場合について述べる。

第14回に本角明の契定例B-4を示す。 第14回は平面回を表し、 第15回は第14回のラインX-X'にそっての新面回を示したものである。
 単体発光素子(レーザサイリスタ) T (--)~T

・・・・等の参考は上記実施所と同様である。

第14回の製造法を抵収する。 n 形 G a A s 基礎 (1)上にn形AlGaAs(25)、p形A+GaA s(24)、 I形(ノンドウブ) GaAz(23)、 n 形 A I G a A s (22)、 p 形 A I G a A s (21)、 上部電腦(20)を環次視度する(p形AICsA s(21)と上部電板(20)との間にオーミック 接触を馬好にするため p 形 G 1A 1用を挟む場合も ある)。 次にホトエッテングにより上部電低(2 0)を哲中 n 形 A I G a A s (25) 層の幅と同じ幅 を持つ長方形に加工し、 これをマスクとして、 p 形AIGAAs(21) ~ n 形AIGAAs(25)の 層をエッテングする。 この時に素子間の分離機(50)が形成される。 次にホトエッチングにより 同じ上部電極(20)をさらにエッチングし、 1 Ομ ω以下の幅を持つストライプ状とし、 これをマ スクとして、 p 形 A I G a A s (21)。 n 形 A I G iAs(22)の層をエッチングする。 n 形 A l G i As(22)層は全部除去せず一部残けようにする。 さらに絶縁時(30c)(30b)(30a)を

を蒸着またはスパッタ等により形成し、ホトエッチングにより転送クロックライン (o i、 o i、 o i) 及び電源 V e x ラインを形成する。 そして最後にへき同等の手法によりレーザ先出力側の地面を平行皮よく形成し、本実施例の構造ができあがる。

上記実施例 B - 1 ~ B - 4 の発光素子アレーも 実施例 A 同様、従来の発光素子アレーにはない目 己建重機能を持ち、超立の効率化、小型化、高ピッチ化等の効果を有する。

上記実施例 B - 1 ~ B - 4 では、 転送クロック バルスとして、 øi、 øi、 øiの3相を効定したが、 育記実施例 A 同様、より安定な転送動作を求める 場合にはこれを4相、5相と増加させてもよい。

さらに、 各実施例では発光要子を一列に並べているが、 前記実施例 A 同様、 配列を直線にする必要はなく、 応用によって蛇行させてもよいし、 治中かう二列以上に増やすことも可能である。

また、 角光 素子 は 角光 サイリスタ である 必要 はなく、 外部 電位に よって 目らの ターンオン 管圧が変化する 発光素子 であれば、 特に 限定されず、 幹

成蹊する。 ここでこの3種類の絶諱額であるが、 これは絶縁鏡(30c)(30a)と光路底鉄(30 b) であり、 絶像と光遮蔽の二つの機能を持 つようにしたものである。 これは絶縁度として例 えばSi0e膜を使用した場合、 GiAsの発光波長 である870nmを通過するため、光粒合を誘発す る可能性があり、 その間に倒えば非品質シリコン のような先吸収物質による光遮蔽頭(30b)を 及ける必要があるからである。 もちろん絶ほと光 遮蔽の二つの機能を兼ね備えた物質を用いればー 屋で済む。 次にホトエッチングによりコンタクト 穴(Ci)を設け、 そのうえに抵抗(63)を成譲 し、ホトエッテングする。 さらに層間絶縁膜 (.3 1)を形成し、 スルーホール (C ₂) をホトエッチ ングにより形成する。この際、抵抗(63)上の スルーホールは絶縁膜(31)のみ除去すればよ いが、上部電話(20)上のスルーホールは絶話 双(31)と同時に絶数期(30c)(30b) (30a) も除去する必要があるため注意が必要 である。 この後転送クロックライン用の配線金属

述の通り、 レーザサイリスタであってもよい。

また本発明は発光要子を単体の個別部品で構成 してもよく、またなんらかの方法で集積化するこ とにより実現してもよい。

発光サイリスタの構造も、 約記実施例Aで記載した通り、 より複雑な構造、 唇標底を導入した ものであっても良いし、 6 層以上の構成等の任意の構造でかまわない。

高、本発明の一連の実施例A、Bは基板として 半導体基板を用い、その電位を零ポルト(接地) とした例を示してきたが、本発明はこれに限られ ず基板として他の物質を用いてもよい。もっとも 近い例でいえばクロム(Cr)等をドウブした半 絶縁性 GaAs 基板上に実施例のn 形 GaAs 基板に 相当するn 形 GaAs 層を形成し、この上に実施例 で説明した標準を形成し、この上に実施例 で説明した標準を形成し、この上に実施例 で説明した標準を形成し、この上に実施例 で説明した標準を形成し、この上に実施例 で説明した標準を形成し、この上に実施例 で説明した標準を形成してもよい。また例えばが ラス、フルミナ等の絶縁基板上に半導体質を形成して もよい。

尚レーザの構造は本構造にかぎられるものでは

特開平1-238962(11)

なく、例えばTJS杉、BH形、CSP形、VS!S形等を用いてももちろんよい(S. M. Sze 著、Physics of Semiconductor Physics, 2nd Edition pp724-730)。また材料についてもAIGaAsを主体に説明したが、これ以外の材料(例えばAIGainP、inGaAsP、ZnSe、GaP等)であってもよい。

また、上記実施例A、 Bにおいては、発光中の 発光素子が開設する発光素子に最もその影響を与 え、 環接発光素子が次駆動発光素子となる際に構成していたが、 本発明は上記に限らず、 例えば 1 つおきに最もその影響を与えるように構成し、 1 つおきの発光素子に転送駆動可能とすることもで まる。

実施所C

ここで説明する実施例Cは先に述べた実施例A、 Bにより様成された発光素子アレイの運動方法に 関するものである。

< 実能例 C - 1 > 免光素子アレイの国動方法 実施例 C - 1 の説明団を第16回に示す。 第1

ード電流が増加し、角光強度もまた大きくなる。

発光強度しの図も同時に示したが、 電信調からの電視なしの場合の発光強度をに対し、 発光要子 Tinnの発光強度のみ強くなっている様子がわかる。この図動方法を用いると任意の場所の発光強度を 強くすることができ、 場所的な光書書込みが可能となる。

本実施例の発光繁子としてレーザサイリスタを使用した場合、 転送クロックによるアノード電視をレーザ角版のしきい 電流以下にしておけば、 道 電転送状態ではレーザ光は出ず、 発光信号が出た時のみレーザ光をだせるようにすることができる。 応用例

ここで説明する応用例は先に述べた実施例A、 Bにより構成された発光素子アレイ、 及び実施例 C で述べたその駆動方法の応用に関するものであ、

< 応用例 1 > 密磐形イメージセンサへの応用 類 1 7 図に本発明の第一の応用例である密響形 イメージセンサの原理圏を示す。 これは本発明に 6 団には、 駆動原理を表す等値回路回および各項 子に印加するのパルス変形を示している。

本実施例は転送クロックパルスが、 が、 がっに 並列にそれぞれ電流線 1 に、 1 っ に 1 っ を 併産 し、 そ の電流量を発光信号が 1 により 制御するように 構成 したものである。

動作について説明する。まずスタートバルスの jにより発光素子T(s)がONする。そして次々に 転送パルスφi、 φi、 φiを印加することにより、 ON状態の転送が行われる。この機構については 実施例A、 Bによりすでに説明した通りである。

今発光素子下::」の位置をより強く発光させたい場合、発光点が下::」に来た時刻を見計らって発光信号は、をハイレベルとする。この時は、に同期して電流限1、 1:、 1:から電流が流れ込む。 しかし 0 N している T::」のアノードは電流深からの電波を吸い込むが、 これ以外の発光素子は 0 F F 状態のため電流を吸い込めず、 流れ込んだ電波は転送クロックバルスを出している 変動回り側に流れ出てしまう。 従って 0 N している 発光素子のアノ

よって見光点がシフトするという機能が実現でき、 それを場所定金に適用した場合に相当する。

第17回ではガラス基板上にアモルファス Siによる光センサが形成されている。 従来はこの光センサを100μ m程度の画素に分離し、 それを読み取り用 I C で走蚕し、 取り出す方式をとっていた。 そして照明をLEDで均一に行っていた。 ここで示す方式はアモルファス Siによる光センサを画番分離せず、 代わりに短明の方で走客するものである。

第17回ではガラス基板(A1)上に光速版を 兼ねた電極(A2)、 アモルファスSi(A3)、 透明電価(A4)、 電価(A5)が形成されてい る。 この構成では光によってアモルファスSi(A 3)の電気伝導帯が上昇するため、 電価(A2) と電価(A5)との抵抗が光が当たることによっ て低下する現象を利用している。 さてこれらの上 に透明保護層(A6)が設けられ、 これに密署し て原稿(A7)がくる。 さて本実施例の発光要子 フレィ(A10)はガラス等板(A1)の反対側

特閒平1-238962 (12)

に設けられ、 その光はロッドレンズアレイ(A9)を通し、 光センサの中央部に設けられた光を導入するための窓(A8)を通して、 原稿(A7)上に結婚するように構成されている。

免光素子アレイ(A10)は本考案に従い、免 光点が理次移動する機能を持ち、それに従って、 原稿上の結構点も解次移動していく。 いま原稿上 の文字等による連接があると原稿からの反射光も それに従い変化する。 これをフモルファスSiによる光センサで読み取る。

またこの免光表子アレイとしてレーザサイリスタを用いると、 その高い量子効率から光量の多い 角光素子アレイを得ることが出来、 低消費電力または高速の変みだしを行なうことができる。

このようにして本考案による発光ま子アレイは 原稿等の文字、 画像の読み取りに応用出来、ファ クシミリ、 パーコードリーダ、 復写機等への報広 い応用が明行できる。

く 応 用 例 2 > 光 ブ リン ケ 及 び デ ィ ス ブ レ イ へ の 応 用

またこの角光索子アレイとしてレーザサイリスタを用いると、 その高い量子効率から光量の多い発光索子アレイを得ることが出来、 仮消費電力また は高速の審す込み即ちブリントを行うことができる。

以上より本発明は光ブリンタへも週用可能である。

この光ブリンタ用角光素子アレイは一次元万向に一列に並べた嫌威であった。 このアレイを平面

本考案の第2の応用例として光ブリンタへの応 用について述べる。 従来LEDアレイの各面禁に 更動用 I C を接続したモジュールを使って光ブリ ンタへ応用した例が知られている。 光ブリンタの 原理図を集18回に示す。 まず円質形の感光ドラ 4 (Bl)の表面にアモルファスSi等の光導伝性 を持つ材料(感光体)が作られている。 このドラ ムはプリントの速度で回転している。 まず帯電器 (B7)で感光体表面を一様に帯電させる。 そし て発光素子フレイ光ブリントヘッド(88)で印 字するドットイメージの光を感光体上に照射し、 光の当たったとのろの帯電を中和する。 次に現像 昔で感光体上の帯電状態に従って、 トナーを感光 体上に付ける。 そして転写費(B2)でカセット (B11) 中から送られてきた用紙 (B9) 上に トナーを転写する。 そしてその用紙は定要器(3 3) にて簡等を加えられ定着される。 一方転写の 終了したドラムは消去ランプ(85)で帯電が全 面に渡って中和され、 横掛着 (86) で残ったト ナーが飲むされる。

的に並べるとディスプレイを作ることができる。 この構成を第20回に示す。 アレイが N 個並んでいるとすると映像信号は o i (I) ~ o i (N) から書き込めばよい。 集積化した発光素子アレイを用いれば高密度の表示素子を作ることができるし、 単体発光素子を組み合わせて作るならば大面積のディスプレイを作ることできる。

[発明の効果]

以上述べてきたように、 本発明は発光素子アレイ自身に自己走産機能をもたせることにより、 従来所で挙げたワイヤボンディングの社の問題、 駆動 I Cの問題、 コンパクト化、 短ビッチ化の問題を解決することができる。 免光素子アレイが自己 走生することにより 駆動 I Cは不必要となり、 従ってワイヤボンディングが不要となる。

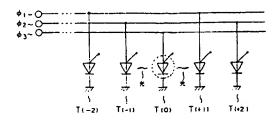
また本角明は密管イメージセンサ、 光ブリンタ、 ディスプレイ等へ応用でき、 これらの 程音の性能 向上、 低価格化に大きく符与することができる。

4. 図面の間単な説明

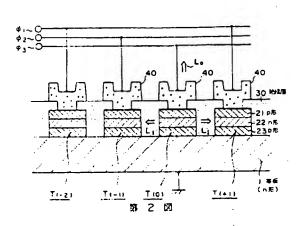
第1回は実施例A-1にて説明した光を用いた

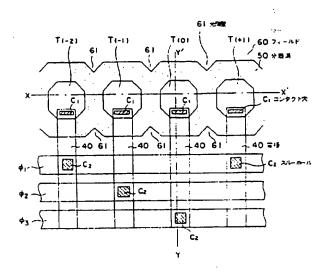
持開平1-238962 (13)

発光要子アレイの概略を示す回路図、 第2回は実 施 削 A-2にて説明した光を用いた発光素子アレ イの養路を示す断面間、 第3回は実施例A-3に て説明した光を用いた発光器子アレイの機略を示 す平面間、 第4間及び第5回は実施例A-3にて 説明した光を用いた発光ま子アレイの概略を示す 断面図、薬の図はA-4にて説明した光を用いた 発光な子プレイの機略を示す断面図、 第7回は実 推削A-3にて説明した光を用いた発光素子プレ イの機略を示す平面側、 第8回は実施例A-5に て説明した光を用いた発光素子アレイの機略を示 す断面倒、 第9回は実施例B-1にて説明した種 位を用いた発光雲子アレイの機構を示す回路間、 第10円は実施が3-2にて説明した電位を用い た危光震子フレイの機略を示す断面関、 第11回 は実施制B-3にて説明した電位を用いた発光素 子フレイの概略を示す平面側、 第12回及び第1 3回は実施別日-3にて説明した電位を用いた発 光本子フレイの最終を示す断面図、 第14回はB - 4にて説明した電位を用いた発光器子アレイの 特許出願人 日本板研予株式会社 照大程 代理人 并理士 大 野 朝 市 明報報



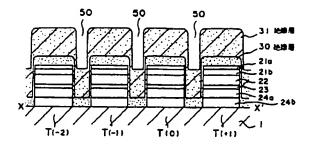
第 1 図



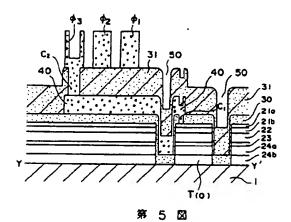


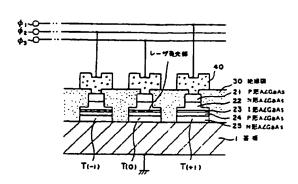
第 3 図

特開平1-238962 (14)

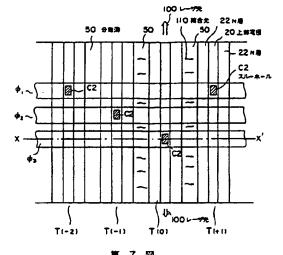


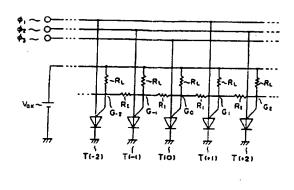
第 4 図





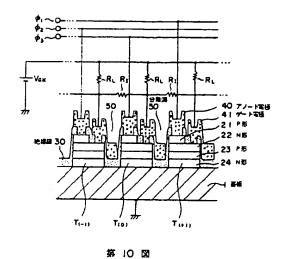
第6⊠

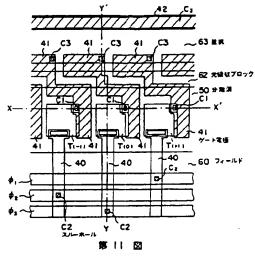


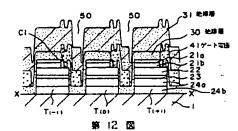


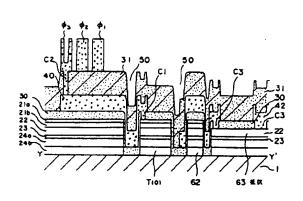
那 9 図

特閒平1-238962 (15)

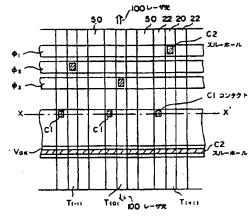


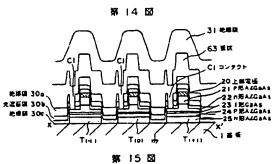




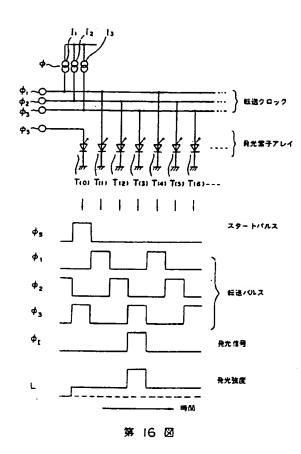


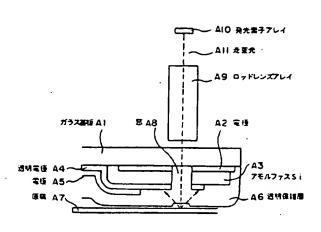
第 13 図



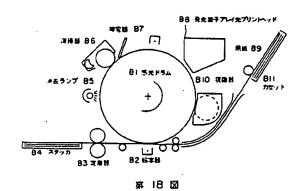


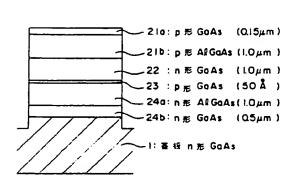
特開平1-238962 (16)

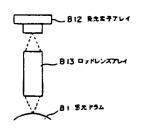




第17 図

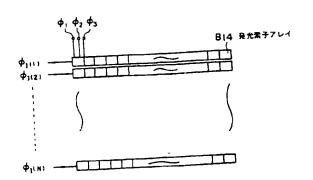




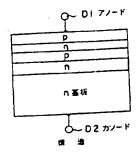


第 21 図

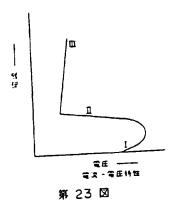
\$ 19 ⊠



第 20 図



第 22 図



D1 アノード

D1 アノード

D2カソート

場 強

第 24 図

THIS PAGE BLANK (USPTO)